



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
 printed circuit board layout, component side view
 modèle de la carte imprimée, vu du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2410 05	4	120

2410 05

Doppelte USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -55 °C/+105 °C
- 2. Werkstoffe**
 - Kontaktträger Thermoplast GF, V0 nach UL 94
 - Kontaktfeder Cu-Legierung, unternickelt und vergoldet
 - Gehäuse Stahl, vernickelt
- 3. Mechanische Daten**
 - Kontaktierung mit USB-Stecker 2410 07, 2410 08, 2431, 2480, 2482
- 4. Elektrische Daten**
 - Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
 - Bemessungsstrom 1 A
 - Bemessungsspannung 30 V AC (RMS)
 - Prüfspannung 750 V AC
 - Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ

2410 05

Double USB 2.0 chassis socket type A, angular version, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -55 °C/+105 °C
- 2. Materials**
 - Insulating body thermoplastic GF, V0 acc. to UL 94
 - Contact spring Cu alloy, pre-nickel and gold-plated
 - Housing steel, nickel-plated
- 3. Mechanical data**
 - Mating with USB plug 2410 07, 2410 08, 2431, 2480, 2482
- 4. Electrical data**
 - Contact resistance ≤ 30 mΩ
 - Rated current 1 A
 - Rated voltage 30 V AC (RMS)
 - Test voltage 750 V AC
 - Insulation resistance ≥ 1 GΩ

2410 05

Embase femelle double USB 2.0, version angulaire, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -55 °C/+105 °C
- 2. Matériaux**
 - Corps isolant thermoplastique GF, V0 suivant UL 94
 - Ressort de contact Cu alliage, sous-nickelé et doré
 - Boîtier acier, nickelé
- 3. Caractéristiques mécaniques**
 - Raccordement avec connecteur mâle USB 2410 07, 2410 08, 2431, 2480, 2482
- 4. Caractéristiques électriques**
 - Résistance de contact ≤ 30 mΩ
 - Courant assigné 1 A
 - Tension assignée 30 V AC (RMS)
 - Tension d'essai 750 V AC
 - Résistance d'isolement ≥ 1 GΩ

Verpackung: im Tablett
 Packaging: in tray
 Emballage: en tableau